

Circuiti logici di base

- “Mattoncini” base per la costruzione di circuiti combinatori e sequenziali più sofisticati.
- Realizzano funzioni di utilità universale.
- Necessari nella progettazione (e descrizione) strutturata di circuiti complessi.

Vedremo **comportamento**, **realizzazione**, **utilizzo** dei più significativi rispetto a specifiche necessità:

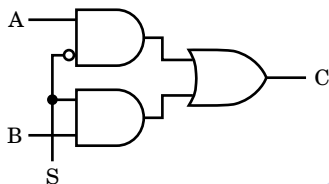
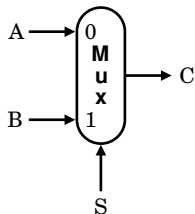
- multiplexer, decoder, demultiplexer
- comparatore
- mezzo sommatore, sommatore completo, traslatore
- latch, flip-flop.

Multiplexer: comportamento

- n ingressi di controllo
- 2^n ingressi di segnale
- una uscita di segnale.

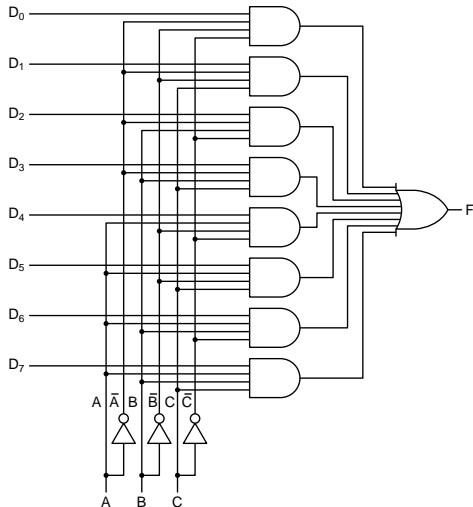
Gli ingressi di controllo selezionano **un** ingresso di segnale da instradare all'uscita.

Es.: 2 ingressi di segnale, 1 di controllo



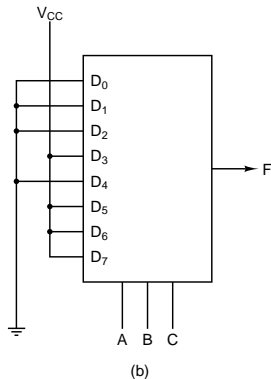
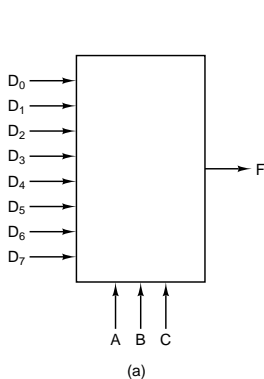
Multiplexer: realizzazione

Es.: 8 ingressi di segnale, 3 di controllo



Multiplexer: utilizzo

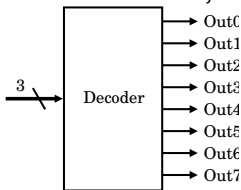
- Trasformazione segnali parallela \Rightarrow seriale
- Realizzazione di tabelle di verità



Decoder (decodificatore) a n bit

- n ingressi di controllo
- 2^n uscite di controllo
- 0 ingressi di segnale.

Gli ingressi di controllo selezionano una uscita.
L'uscita selezionata ha valore 1; tutte le altre 0.

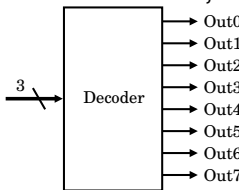


a. A 3-bit decoder

Decoder (decodificatore) a n bit

- n ingressi di controllo
- 2^n uscite di controllo
- 0 ingressi di segnale.

Gli ingressi di controllo selezionano **una** uscita.
L'uscita selezionata ha valore 1; tutte le altre 0.

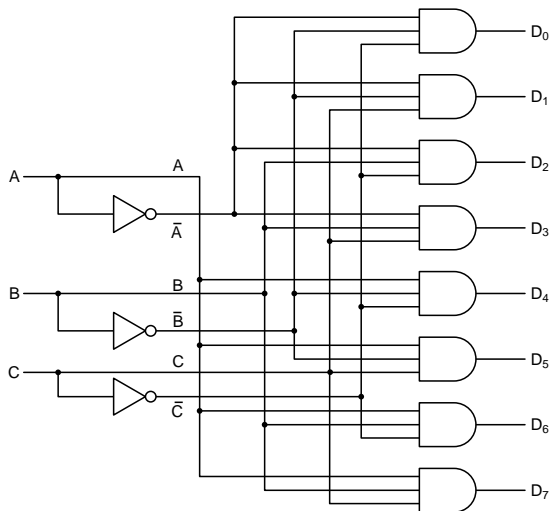


a. A 3-bit decoder

N.B.: nessuna parentela con il decoder di segnali in codice (che vedremo più avanti).

Decoder a n bit: realizzazione

Es.: $n = 3$

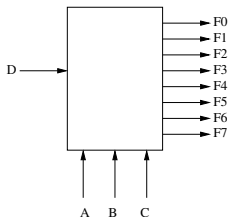


Decoder: utilizzo. Demultiplexer

Selezionare, tra molti dispositivi provvisti di un ingresso di attivazione, quello desiderato.

Es.: selezionare uno tra 2^n chip di memoria presenti nel calcolatore.

Dualmente al multiplexer, il **Demultiplexer** instrada un ingresso di **segnale** in una delle 2^n uscite di **segnale**.

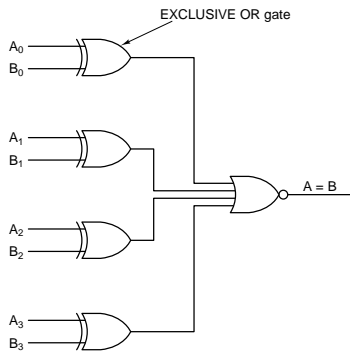


Esercizio: Realizzare, dal circuito del rispettivo decoder, un demultiplexer a un ingresso e 8 uscite.

Comparatore a n bit

2 ingressi a n bit: $A = (A_1, \dots, A_n)$, $B = (B_1, \dots, B_n)$.

L'uscita vale 1 se e solo se i due ingressi sono identici.



Uso: confronto di n -uple di bit.

Circuiti aritmetici

Come viene realizzata l'**aritmetica nel calcolatore** all'interno di una Arithmetic Logic Unit?

Vedremo i seguenti **circuiti aritmetici**:

- mezzo sommatore
- sommatore completo
- shifter.

Notazione posizionale

Ogni macchina calcolatrice deve

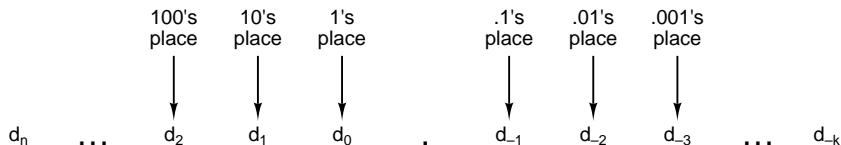
- rappresentare i numeri naturali (corrispondenti al **valore** di una quantità: **3** pecore, **8** dadi. . .)
- eseguire operazioni aritmetiche.

Notazione posizionale

Ogni macchina calcolatrice deve

- rappresentare i numeri naturali (corrispondenti al **valore** di una quantità: **3** pecore, **8** dadi. . .)
- eseguire operazioni aritmetiche.

Notazione posizionale: il **peso** di una **cifra** dipende dalla sua posizione (usiamo l'operatore **somma** Σ):



$$\text{Number} = \sum_{i=-k}^n d_i \times 10^i$$

Notazione posizionale in base B

Binary	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1
	1×2^{10}	$+ 1 \times 2^9$	$+ 1 \times 2^8$	$+ 1 \times 2^7$	$+ 1 \times 2^6$	$+ 0 \times 2^5$	$+ 1 \times 2^4$	$+ 0 \times 2^3$	$+ 0 \times 2^2$	$+ 0 \times 2^1$	$+ 1 \times 2^0$
	1024	+ 512	+ 256	+ 128	+ 64	+ 0	+ 16	+ 0	+ 0	+ 0	+ 1
Octal	3	7	2	1							
	3×8^3	$+ 7 \times 8^2$	$+ 2 \times 8^1$	$+ 1 \times 8^0$							
	1536	+ 448	+ 16	+ 1							
Decimal	2	0	0	1							
	2×10^3	$+ 0 \times 10^2$	$+ 0 \times 10^1$	$+ 1 \times 10^0$							
	2000	+ 0	+ 0	+ 1							
Hexadecimal	7	D	1								.
	7×16^2	$+ 13 \times 16^1$	$+ 1 \times 16^0$								
	1792	+ 208	+ 1								

$$\text{valore} = \pm \sum_{i=-k}^n d_i \cdot B^i, \quad 0 \leq d_i < B, \quad B \text{ base.}$$

Occorrono B simboli per rappresentare un numero in base B : 0,1,...,9,A,B,C,D,E,F,...

Notazione binaria

Il calcolatore utilizza la base 2, con molteplici vantaggi:

- un bit è sufficiente per rappresentare una cifra
- un segnale digitale a due livelli può rappresentare una sequenza di bit
- un segnale digitale a 2^P livelli può rappresentare una sequenza di gruppi di P bit

Potendo **rappresentare con una data precisione qualunque numero**, l'hardware per il calcolo quindi può essere interamente progettato per funzionare nel dominio digitale.

Tipicamente i numeri interi sono rappresentati con 8, 16, 32 o 64 bit.

Operazioni aritmetiche: somma

Gli algoritmi che eseguono un'operazione aritmetica **non** dipendono dalla base scelta.

Algoritmo per la somma (quello delle elementari):

- si sommano coppie di cifre di pari peso a partire dalle meno significative
- eventualmente si generano riporti

$$\begin{array}{r} \textcolor{red}{1} \quad \textcolor{red}{1} \quad \textcolor{red}{1} \\ 1 \quad 1 \quad 1 \quad + \\ 1 \quad 0 \quad 1 \quad = \\ \hline 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \end{array}$$

Più numeri possono essere sommati iterando somme di due numeri.

Operazioni aritmetiche: sottrazione

Algoritmo per la sottrazione (quello delle elementari):

- si sottraggono coppie di cifre di pari peso a partire dalle meno significative
- eventualmente si riportano valori da sottrarre dalle cifre superiori

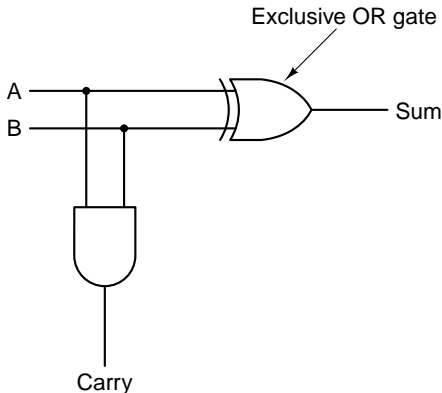
0	01	10	prestito sul prestito
0	10	0	prestito
1	0	0	-
	1	1	=
<hr/>			
0	0	1	

Più numeri possono essere sottratti iterando sottrazioni di due numeri.

Mezzo sommatore

Esegue la somma su una cifra binaria, restituendo il risultato e il riporto

A	B	Sum	Carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

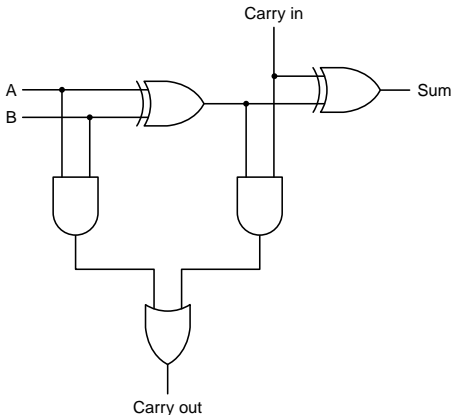


Sommatore completo

Accetta in ingresso anche il riporto della somma dalla cifra di peso immediatamente minore

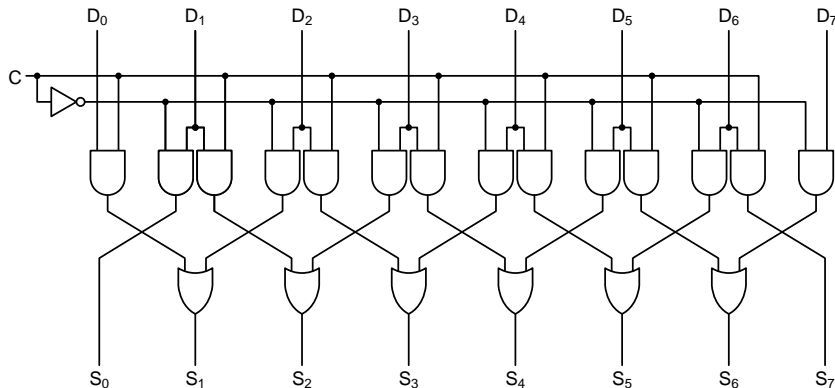
A	B	Carry in	Sum	Carry out
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

(a)



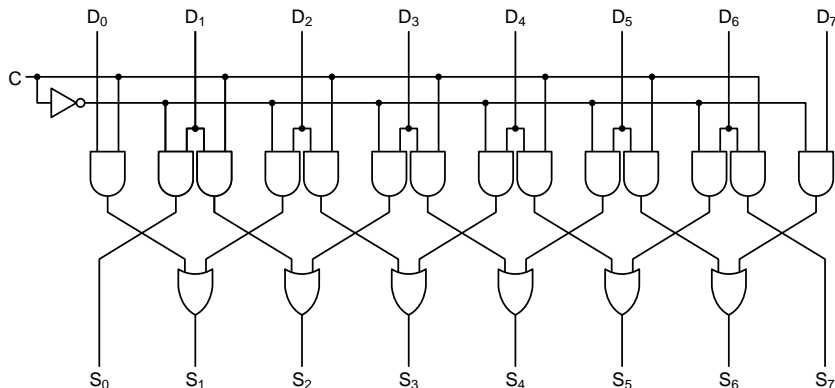
(b)

Shifter (traslatore)



Traslazione dei bit a dx ($C = 1$) oppure a sx ($C = 0$).

Shifter (traslatore)



Traslazione dei bit a dx ($C = 1$) oppure a sx ($C = 0$).
 Uso: moltiplicatore per 2 oppure divisore per 2.

$$\left(\sum_{i=-k}^n d_i \cdot 2^i \right) \cdot 2 = \sum_{i=-k}^n d_i \cdot 2^{i+1} = \sum_{i=-k+1}^{n+1} d_{i-1} \cdot 2^i.$$

Propagazione del ritardo

- I circuiti logici rispondono con un piccolissimo ritardo: circa 10^{-10} s
- in presenza di porte logiche **in cascata** i ritardi si sommano
- la realizzazione tradizionale del sommatore richiede una lunga cascata per la propagazione del riporto: implementazione **lenta**.

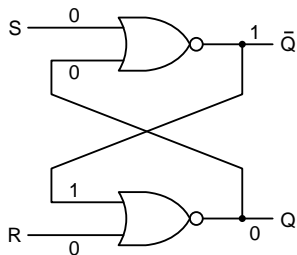
Per ottenere circuiti più veloci la somma usa circuiti più sofisticati, che non vediamo.

Circuiti con memoria

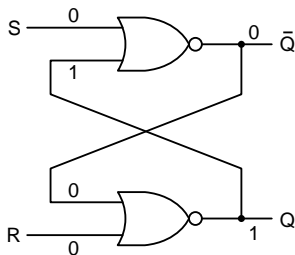
Circuiti con memoria: il comportamento **passato** ha effetti sull'uscita all'istante **presente**.

Retroazione: riutilizzo dell'uscita nell'ingresso.

Il più semplice circuito con memoria è il **latch set-reset (SR)**.



(a)



(b)

A	B	NOR
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

(c)

Latch SR

- Il segnale S (set) a 1 porta l'uscita Q a 1.
- Il segnale R (reset) a 1 porta l'uscita Q a 0.

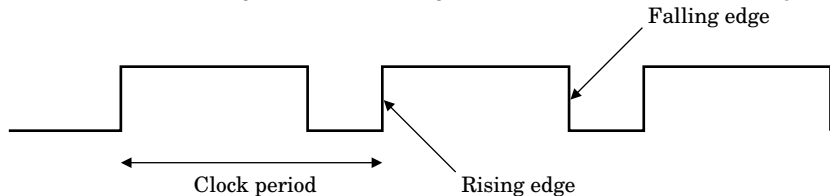
Posso **memorizzare un bit**.

Infatti, cessato il segnale d'ingresso, con input $S = 0$, $R = 0$ assume uno tra **due stati stabili complementari** in dipendenza dal passato.

Nota: l'input $S = 1$, $R = 1$ forza le due uscite complementari ad assumere lo stesso valore 0, incoerente rispetto al funzionamento del latch SR.

Clock

Segnale **periodico** che scandisce il funzionamento dei circuiti sequenziali. Tipicamente un'onda **quadrata**.



Segnale **periodico**: esiste un intervallo temporale detto **periodo** in cui il segnale si ripete identico. Tipicamente ogni periodo contiene un valore di tensione alto e uno basso.

Frequenza di clock [Hz] = $1 / \text{periodo di clock}$.

Periodo di clock

Vincoli contrapposti:

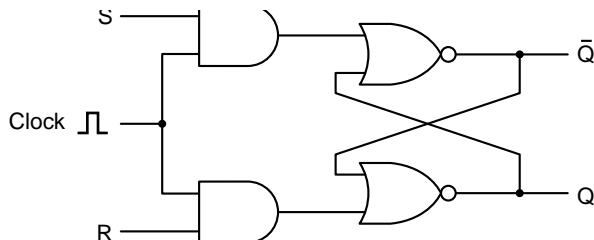
- la massimizzazione delle prestazioni vorrebbe il periodo di clock più breve possibile
- ogni circuito ha un **tempo di commutazione** che non può essere superiore al periodo di clock.

Ordine di grandezza del periodo di clock: $1 \sim 10$ ns, corrispondenti a una frequenza di $100 \text{ MHz} \sim 1 \text{ GHz}$.

In un calcolatore coesistono vari segnali di clock, per sincronizzare processore, scheda grafica, bus di sistema, ...

Latch SR sincronizzato

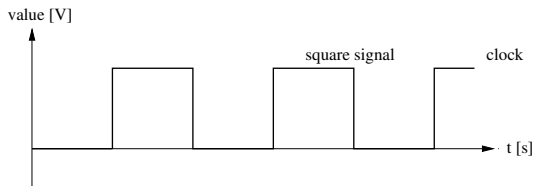
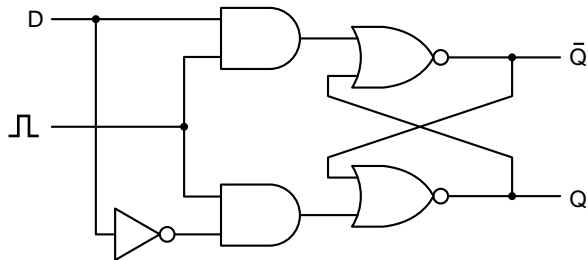
Nei latch la funzione del clock è abilitare la scrittura (segnali di **enable**, **strobe**).



Quando il segnale di clock ha tensione bassa la scrittura è disabilitata. Il funzionamento può essere reso facilmente **complementare** negando il clock.

Latch D sincronizzato

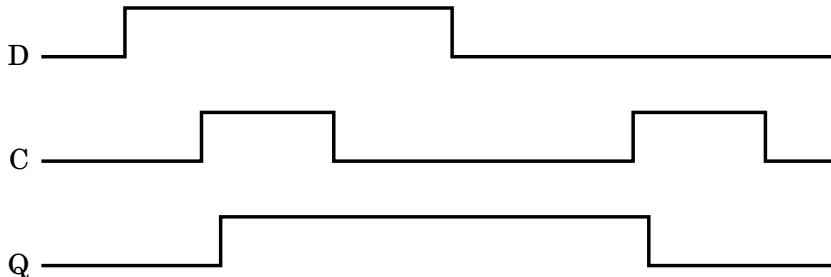
Il set/reset è reso da un segnale D unico e non ambiguo.



Flip-flop

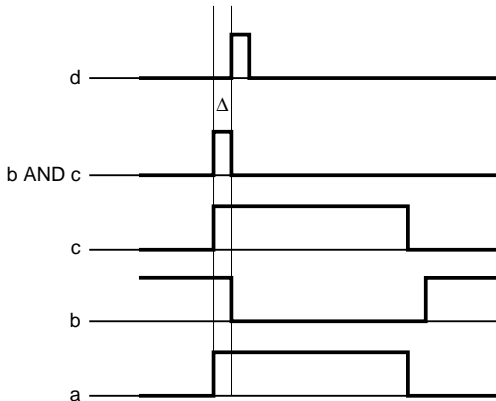
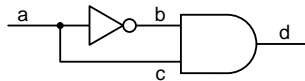
Diversi dai latch per il comportamento rispetto al clock: possono cambiare stato **solo nell'istante in cui il clock cambia valore**.

Es.: comportamento di un flip-flop di tipo D



Realizzazione di un clock a impulsi

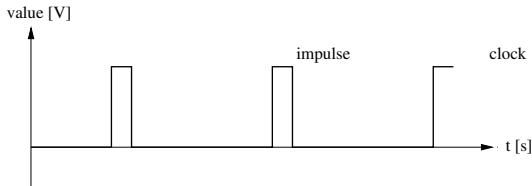
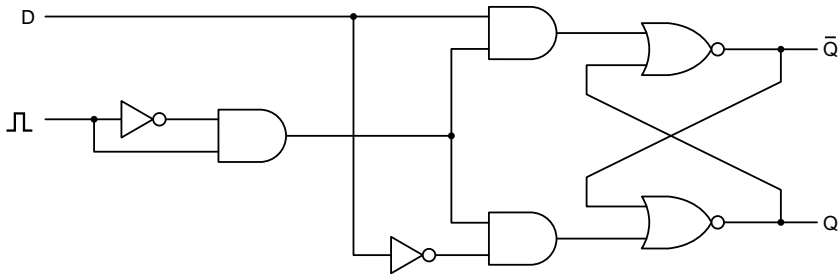
Si sfruttano i ritardi delle porte logiche per generare un segnale 1 brevissimo (**impulso**) da un segnale a onda quadra:



Time →

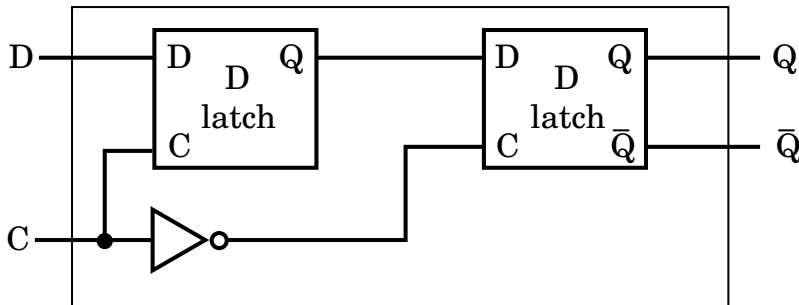
Flip-flop D sincronizzato

La scrittura è abilitata solo durante l'impulso



Realizzazioni master-slave

Più affidabili, in quanto rinforzano ulteriormente la stabilità del circuito: lo **slave** fintantoche è abilitato riceve dal **master** un ingresso stabile.



Confusione terminologica: il termine “latch” non viene adoperato nelle configurazioni master-slave.

Tipi di latch e flip-flop

Classificazione in base al tipo di clock:

- latch: **level-triggered** (azionato dal livello)
- flip-Flop: **edge-triggered** (azionato dal fronte).

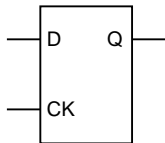
Vari tipi:

- S-R
- D
- J-K: come S-R ma cambia stato con $J=1$, $K=1$
- T: come D ma cambia stato con $T=1$.

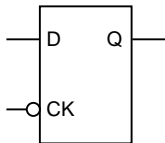
N.B: non tutti concordano sulla classificazione e terminologia qui adottata!

Rappresentazione grafica

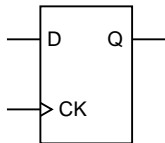
Alcuni esempi:



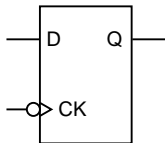
(a)



(b)



(c)



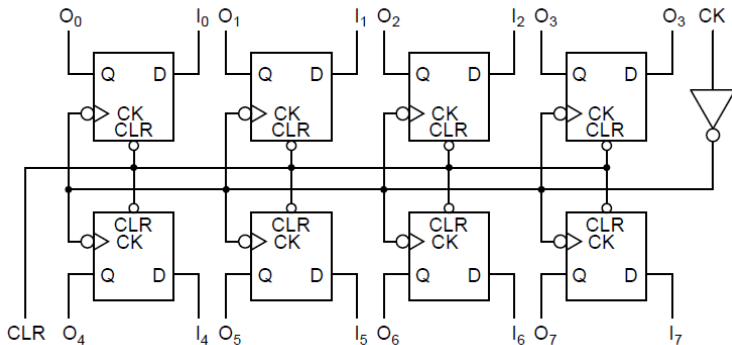
(d)

- (a): latch D
- (b): latch D con clock complementare
- (c): flip-flop D
- (d): flip-flop D con clock complementare.

Registri

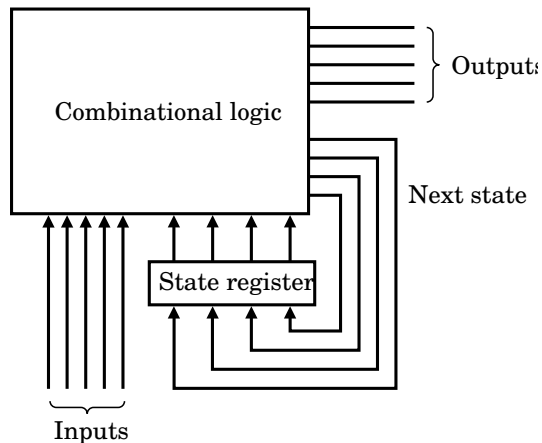
Un **registro** è in grado di memorizzare sequenze di N bit (tipicamente $N = 8, 16, 32, 64$).

Realizzazione: gruppo di N flip-flop sincronizzati mediante uno stesso segnale di clock.



Realizzazione di circuiti sequenziali

L'uscita dipende dall'ingresso **e** dallo stato:



$$\begin{cases} \mathbf{y}_n = g(\mathbf{x}_n, \mathbf{s}_n) \\ \mathbf{s}_{n+1} = h(\mathbf{x}_n, \mathbf{s}_n) \end{cases}$$

Presenza del **registro di stato**.

Evoluzione del circuito sequenziale

A ogni ciclo di clock il contenuto del registro può cambiare. Ciò corrisponde a una **variazione** della **configurazione dello stato**.

Di conseguenza, a ogni ciclo di clock può cambiare:

- il valore dell'uscita
- la configurazione dello stato.

Evoluzione del circuito sequenziale

A ogni ciclo di clock il contenuto del registro può cambiare. Ciò corrisponde a una **variazione** della **configurazione dello stato**.

Di conseguenza, a ogni ciclo di clock può cambiare:

- il valore dell'uscita
- la configurazione dello stato.

Lo stato del circuito dunque evolve in ogni caso.

Una variazione nell'input **e/o** nello stato genera questa evoluzione.

L'input è **sincrono** rispetto al segnale di clock: input e stato agiscono simultaneamente sulla parte combinatoria del circuito.

Progettazione di circuiti sequenziali

Circuito sequenziale = circuito combinatorio + memoria + clock.

La progettazione di semplici circuiti sequenziali segue i passi seguenti:

- 1 progettazione di una **macchina** astratta che risolve il problema
- 2 quantificazione dei bit necessari a memorizzare lo stato
- 3 sintesi della rete combinatoria sincronizzata suggerita dalla macchina.

In generale i circuiti combinatori sono complessi, e contengono molteplici registri e circuiti combinatori.

Macchina a stati finiti

Descrizione astratta del circuito sequenziale come una **macchina a stati finiti** (MSF, FSM).

A ogni istante la macchina si trova in una determinata situazione, data da:

- configurazione dello stato
- valore delle variabili d'ingresso.

Questa situazione determina univocamente

- il valore delle variabili d'uscita
- la configurazione dello stato all'istante successivo.

La nozione di tempo discreto e di sincronizzazione è intrinseca alla definizione di MSF.

Rappresentazione di MSF

Una macchina a stati finiti è rappresentata da un **grafo**: **nodi** connessi tramite **archi orientati**.

- Nodo: configurazione dello stato.
- Arco orientato: transizione conseguente a un particolare ingresso.

Nella macchina di **Mealy** ogni **arco** è etichettato da

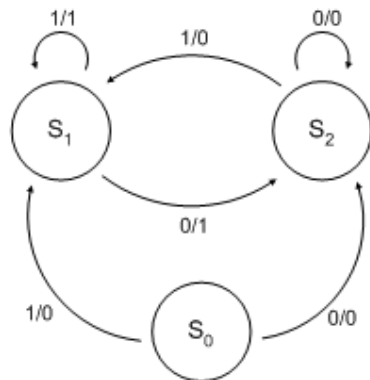
- un valore dell'input
- i valori del conseguente output.

Nella macchina di **Moore** ogni **nodo** è etichettato da

- una configurazione dello stato
- i valori del conseguente output.

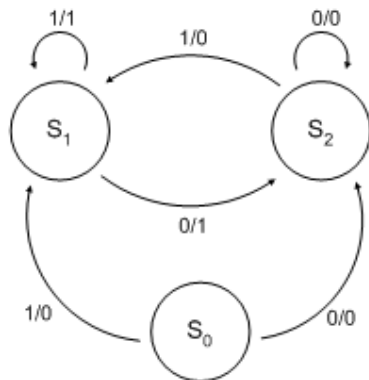
Macchina di Mealy

Es.: sia S_0 lo stato iniziale della MSF in figura. Che comportamento ha la macchina?



Macchina di Mealy

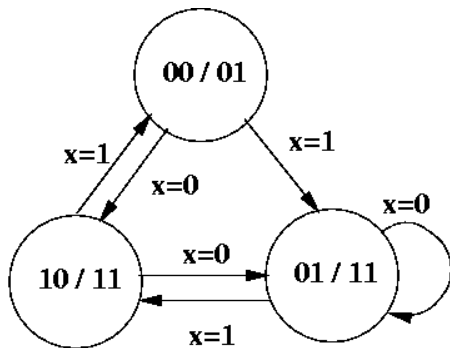
Es.: sia S_0 lo stato iniziale della MSF in figura. Che comportamento ha la macchina?



Copia l'ingresso attuale nell'uscita all'istante successivo.

Macchina di Moore

Es.:



L'output della macchina di Moore **dipende esclusivamente dallo stato**.

Non è meno potente della macchina di Mealy.

Progettazione della rete combinatoria

Una volta determinata una MSF dal problema,

- a ogni nodo si associa un numero binario (etichetta)
- i bit necessari a etichettare i nodi determinano l'estensione del registro di stato
- ogni bit è una variabile d'ingresso alla rete in aggiunta alle variabili di input
- output e stato successivo sono determinati da stato (Moore) o da stato + input (Mealy)
- si sintetizza il rispettivo circuito combinatorio, ad esempio utilizzando le mappe di Karnaugh
- il clock abilita l'aggiornamento dello stato
- lo stato iniziale dev'essere non ambiguo.

Esempi: semaforo passivo

Circuito per il controllo di un semplice semaforo

- il semaforo cambia stato ad ogni ciclo di clock (es.: 30 secondi)
- due configurazioni: rosso oppure verde.

Esempi: semaforo passivo

Circuito per il controllo di un semplice semaforo

- il semaforo cambia stato ad ogni ciclo di clock (es.: 30 secondi)
- due configurazioni: rosso oppure verde.

Controllo di un semaforo con tempo del verde diverso per le due strade

- tempo di verde su una strada frazione del tempo di verde sull'altra strada.

Esempi: semaforo passivo

Circuito per il controllo di un semplice semaforo

- il semaforo cambia stato ad ogni ciclo di clock (es.: 30 secondi)
- due configurazioni: rosso oppure verde.

Controllo di un semaforo con tempo del verde diverso per le due strade

- tempo di verde su una strada frazione del tempo di verde sull'altra strada.

Circuito di controllo di un “vero” semaforo

- inclusione della configurazione verde+giallo.

Esempi: semaforo attivo

Controllo di un semplice semaforo dotato di rilevatori di traffico

- lo stato del semaforo cambia solo se sono presenti dei veicoli in attesa
- due configurazioni: rosso oppure verde.

Traccia della soluzione

- 2 variabili di input: presenza di traffico sulla strada 1, presenza di traffico sulla strada 2
- 1 variabile di stato
- uscita corrispondente allo stato.

Esercizi su circuiti sequenziali

- Contatore “up/down” a 2 bit:
 - 2 ingressi: A abilita il conteggio, B determina il verso (crescente o decrescente) del conteggio
 - 2 variabili di stato per il contatore
 - uscita = valore del contatore.
- Circuito sequenziale per **riconoscere una stringa** di cifre binarie. Es.: 1100.
- Contatore di “uni” negli ultimi tre valori dell’ingresso
 - a ogni nuovo ingresso considera la terna formata dai 3 bit in ingresso più recenti
 - 2 uscite: assumono il valore 00 in corrispondenza del primo e del secondo istante di funzionamento; poi di volta in volta restituiscono il numero di bit uguali a uno contenuti nella terna più recente.

Esercizi su circuiti sequenziali

- Progettare un circuito sequenziale che è in grado di riconoscere tutte e sole le sequenze in una stringa binaria contenenti ripetizioni non vuote della sottostringa 01. Il circuito produce in uscita 1 non appena il riconoscimento di una di queste sequenze termina; 0 altrimenti.

Es.: ... 110101001010000111...

- Adoperando una macchina di Moore, progettare un circuito sequenziale che riconosce ogni ricorrenza disgiunta di caratteri doppi appartenenti all'alfabeto $A = \{a, b, c\}$. Il circuito produce 1 non appena il riconoscimento di due caratteri identici termina; 0 altrimenti.

Circuiti integrati

Circuiti integrati (Integrated Circuit, IC, **chip**): unità fisicamente identificabili contenenti circuiti logici.

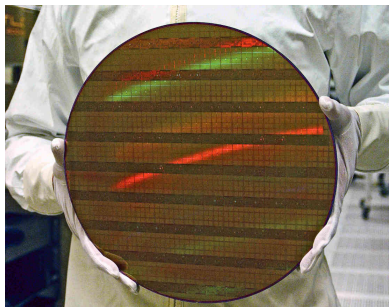
- Si parte da una piastrina di **silicio** di qualche cm^2
- sulla sua superficie vengono formati transistor, resistori, condensatori e i relativi collegamenti
- i componenti elettronici sono ottenuti esponendo il cristallo, in forno, ai vapori di altre sostanze: **boro**, **arsenico**, **fosforo** (**drogatura**)
- i **collegamenti** tra componenti sono ottenuti depositando uno strato di materiale conduttore (**rame** o **alluminio**)
- gli **isolamenti** elettrici sono ottenuti ossidando il silicio in forno a ossigeno.

Tecniche di fotolitografia

Il silicio viene selettivamente coperto con uno strato conduttivo di materiale fotosensibile, e poi illuminato in maniera differenziata.

- La parte illuminata solidifica e forma il circuito.
- la parte al buio viene rimossa.

Anche 50 diverse lavorazioni per singolo chip.

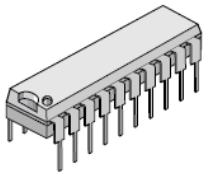


wafer

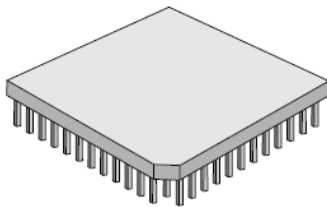
Packaging del chip e piedinatura

Ogni chip è impacchettato in un supporto isolante (plastica): **package**. Connessioni mediante **piedini**:

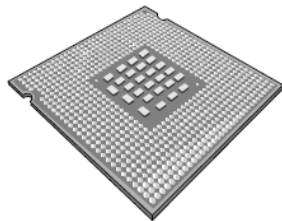
- chip di memoria e semplici processori: due file di piedini (**dual in line package**)
- processori per computer, schede video: centinaia di connessioni (pedinatura più complessa).



(a)



(b)



(c)

Chip di memoria

Circuiti integrati in grado di memorizzare un notevole numero di bit logicamente suddivisi in **locazioni**.

I singoli bit **non sono** individualmente accessibili.

Ogni locazione **è** individualmente accessibile tramite il suo **indirizzo**.

Per operare su **un** dato in memoria:

- si seleziona la locazione contenente il dato specificando il suo indirizzo
- si definisce l'operazione da eseguire: **lettura** o **scrittura**).

Accesso alla memoria

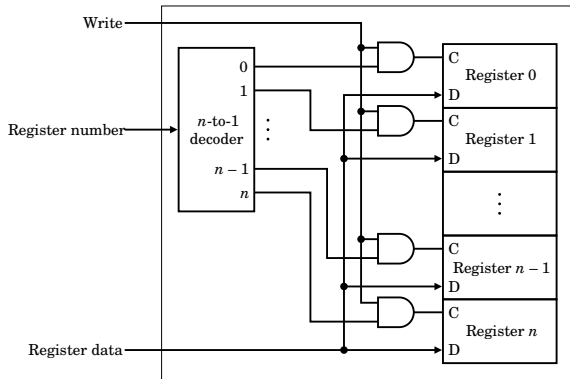
Una memoria deve assicurare l'accesso ai seguenti segnali di input/output (I/O):

- **indirizzo** (specifica la locazione su cui si opera)
- **dato in ingresso** (da scrivere nella locazione)
- **dato in uscita** (da leggere dalla locazione)
- **segnali di controllo**:
 - **chip select (CS)** – attiva il chip
 - **read, write (R/W o RD, WR)** – specifica/specificano se l'operazione è di lettura o scrittura
 - **output enable (OE)** – abilita l'uscita.

Ingresso e uscita quasi sempre avvengono sugli stessi piedini.

Es.: scrittura in sequenza di un dato

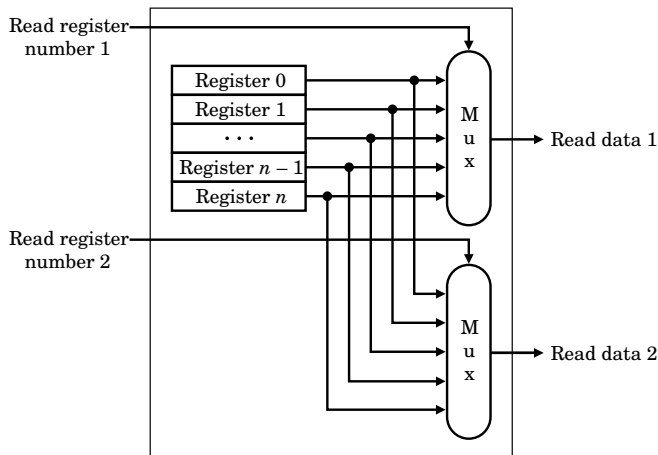
Scrittura di una sequenza di $n + 1$ bit in una locazione di memoria



N.B.: la locazione di memoria è costituita da $n + 1$ registri di un bit.

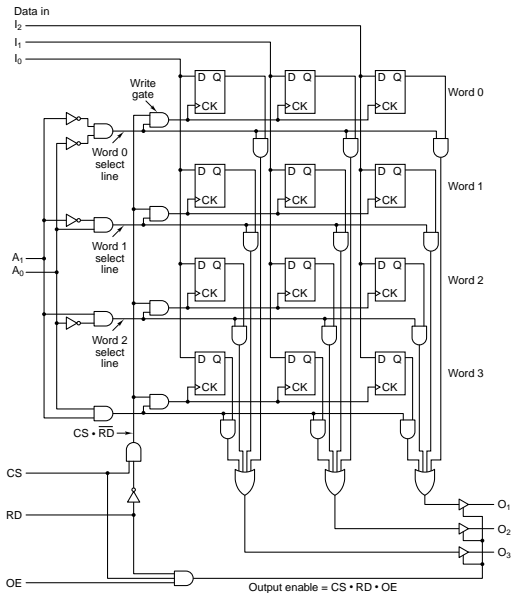
Es.: lettura in sequenza di un dato

Acquisizione del dato da $n + 1$ registri di un bit



I bit sono instradati a coppie.

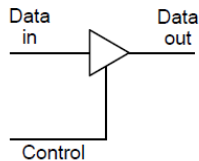
Es.: 4 locazioni di 3 bit



Buffering delle uscite

Le uscite dalle memorie **non** possono essere unite senza degli accorgimenti. Le porte AND sono inadeguate in quanto **non** permettono uno stato indeterminato dell'uscita.

Il **buffer invertente** equivale a una porta NOT “disattivabile”, tornando utile allo scopo.



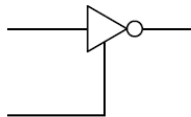
(a)



(b)



(c)



(d)

Memorie RAM

I circuiti di memoria riscrivibile vengono chiamati tradizionalmente **RAM** (Random Access Memory).

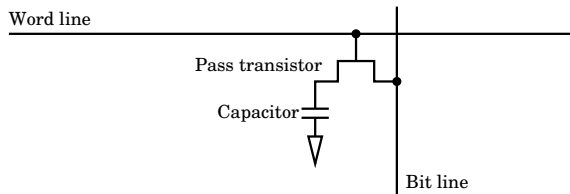
Le RAM costituiscono la memoria principale del calcolatore.

Due tipi di RAM:

- **statica** (SRAM): i singoli bit vengono memorizzati con latch. Veloce e costosa. Utilizzata nella memoria di **basso livello**
- **dinamica** (DRAM): usa altre tecnologie di memorizzazione. Lenta e capiente. Utilizzata nella memoria di **alto livello**.

RAM dinamica (DRAM)

Un singolo transistor più un condensatore per memorizzare un bit.



Il condensatore è controllato dal transistor, aperto o chiuso in base alla tensione sulla **word line**:

- Se il transistor è aperto il condensatore **in un attimo** assume la tensione sulla **bit line**.
- Se il transistor è chiuso il condensatore **per un po'** conserva il livello di tensione.

Caratteristiche DRAM

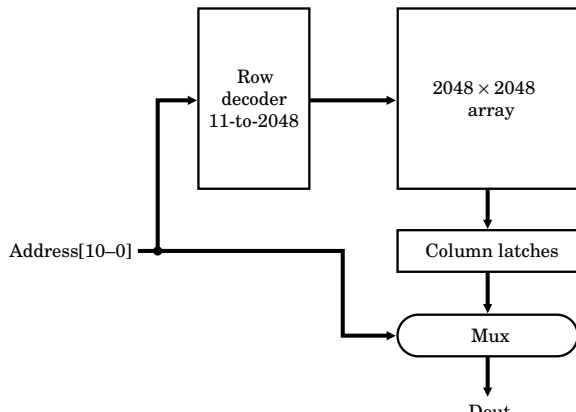
Pregi e difetti:

- più **economiche e compatte** delle SRAM: si possono inserire molte più locazioni per cm^2
- più **lente** delle SRAM
- complessità della **conservazione dello stato**: i condensatori si scaricano in circa 1 ms; occorre quindi dell'elettronica aggiuntiva per il **refresh** della carica che impegna circa il 10% di ogni ciclo di clock.

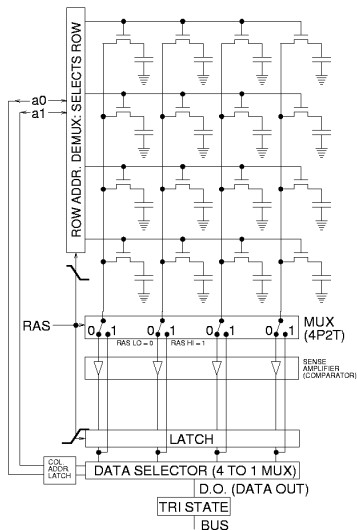
DRAM: lettura in due fasi

La lettura della DRAM normalmente avviene in due fasi:

- **RAS**: row access strobe
- **CAS**: column access strobe



Es.: DRAM di 4x4 locazioni di un bit



(by Glogger at English Wikipedia).

Tecnologie DRAM

I miglioramenti nei tempi di risposta delle DRAM sono state inferiori a quelli del processore; $\sim 10\%$ vs. $\sim 50\%$ di aumento in certi anni.

Risultato: processore 100-1000 volte più veloce della DRAM.

Idea: accedere quando possibile a locazioni consecutive di memoria invece che casualmente distribuite nella DRAM.

Se la riga di memoria nei latch contiene **più locazioni consecutive con dati in uso a un programma** allora non occorre ripetere la fase RAS a ogni accesso. Ciò velocizza **di molto** la lettura.

Tipi di DRAM

Evoluzione delle DRAM:

- FPM RAM (Fast page mode)
- EDO RAM (Extended data output)
- SDRAM (Synchronous DRAM)
- DDR3 SDRAM (Double Data Rate SDRAM)
- RDRAM (Direct Rambus DRAM)
- GDDR4 (Graphic Double Data Rate, schede grafiche)
- ...

Stessa tecnologia, diversi metodi di accesso.
Cambia l'interfaccia con il processore.

Double Data Rate Synchronous DRAM

- **Synchronous**: accesso regolato da clock.

Trasmissione di pacchetti di dati contenuti in locazioni consecutive.

Vantaggio: trasmissione di un pacchetto a ogni ciclo di clock.

Svantaggio: necessari diversi cicli di clock per il primo pacchetto.

- **Double Data Rate**: a ogni ciclo di clock vengono spediti due pacchetti di dati.

Banda passante delle DRAM

Le DRAM hanno migliorato più la **banda passante** rispetto al **tempo d'accesso**.

- Banda passante: quantità di dati trasmessi nell'unità di tempo.
- Tempo d'accesso: tempo necessario per completare una singola operazione in memoria.

In generale **non** sono correlati.

NB: significato originale di Random Access Memory: non si accede a ogni dato nello stesso tempo.

Capacità della memoria

- Crescita della capacità nel numero n di periodi triennali $\approx 4^n$, secondo la legge di Moore.
- Le unità di memoria più capienti sono più costose.
- Una stessa quantità di memoria può essere distribuita su un numero variabile di unità.
- La lunghezza delle locazioni può cambiare con l'unità di memoria scelta.

Capacità di memoria: esempio

Un memoria da 1 Gbit può essere realizzata per esempio con:

- 1 G di locazioni di 1 bit
- 512 M di locazioni da 2 bit
- 256 M di locazioni da 4 bit
- 128 M di locazioni da 8 bit.

Organizzazioni diverse portano a diverse quantità di

- linee indirizzo (indirizzo locazione)
- linee dato (contenuto locazione).

Capacità =

Capacità di memoria: esempio

Un memoria da 1 Gbit può essere realizzata per esempio con:

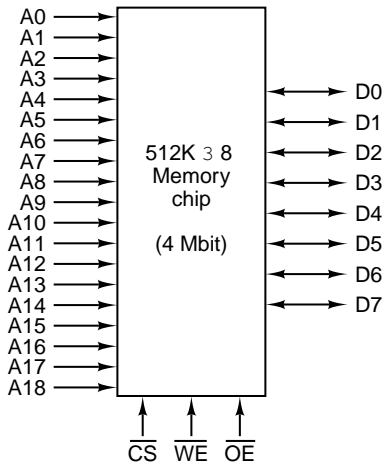
- 1 G di locazioni di 1 bit
- 512 M di locazioni da 2 bit
- 256 M di locazioni da 4 bit
- 128 M di locazioni da 8 bit.

Organizzazioni diverse portano a diverse quantità di

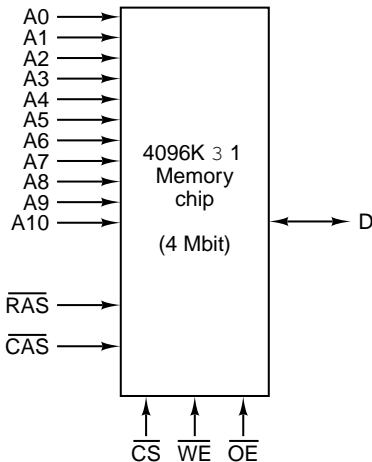
- linee indirizzo (indirizzo locazione)
- linee dato (contenuto locazione).

$\text{Capacità} = 2^{\text{linee indirizzo}} \times \text{linee dato}.$

Es.: due unità di 4 Mbit



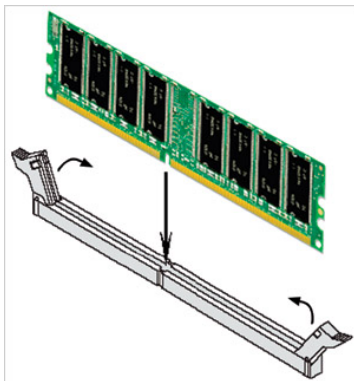
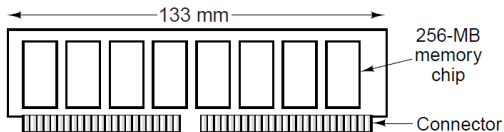
(a)



(b)

Moduli di memoria

Es.: **modulo** di memoria di 8 unità (chip)



Schede di memoria

Scheda di memoria:

- circuito stampato che realizza il modulo di memoria
- contiene solitamente alcuni (tipicamente 2^n) chip
- si innesta in appositi slot
- diversi tipi di connessioni (moduli):
 - DIMM Double Inline Memory Module
 - SO-DIMM Small Outline DIMM.

Le schede di memoria sono spesso **incompatibili**:
moduli differenti adottano indirizzamenti e tempi
d'accesso diversi.

Memorie permanenti

Le RAM perdono i dati se non sono alimentate.

Memorie **permanenti** necessarie per:

- il funzionamento di semplici architetture che eseguono sempre uno stesso programma
- memorizzare i programmi di avvio del calcolatore (**BIOS**).

Tipi di memorie permanenti

- **ROM** (Read Only Memory), scritte nel momento in cui sono prodotte

Tipi di memorie permanenti

- **ROM** (Read Only Memory), scritte nel momento in cui sono prodotte
- **PROM** (Programmable ROM), scrivibili un'unica volta (bit: fusibile non ripristinabile)

Tipi di memorie permanenti

- **ROM** (Read Only Memory), scritte nel momento in cui sono prodotte
- **PROM** (Programmable ROM), scrivibili un'unica volta (bit: fusibile non ripristinabile)
- **EPROM** (Erasable PROM), cancellabili mediante esposizione a raggi ultravioletti (bit: carica elettrica)

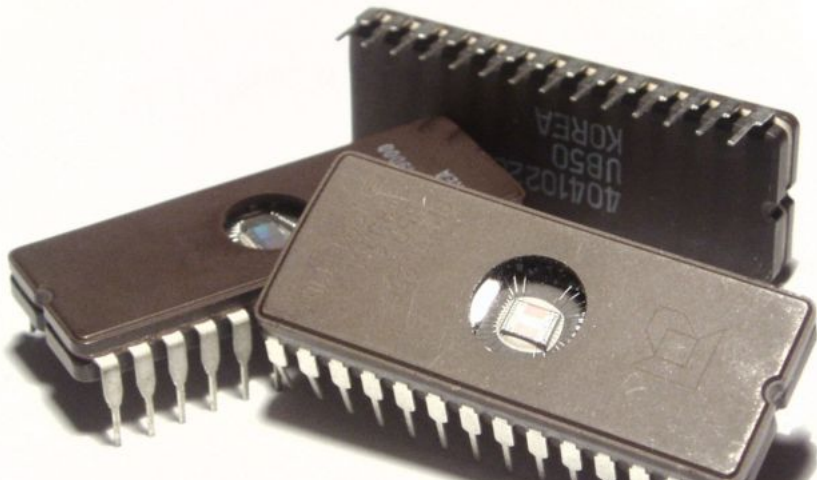
Tipi di memorie permanenti

- **ROM** (Read Only Memory), scritte nel momento in cui sono prodotte
- **PROM** (Programmable ROM), scrivibili un'unica volta (bit: fusibile non ripristinabile)
- **EPROM** (Erasable PROM), cancellabili mediante esposizione a raggi ultravioletti (bit: carica elettrica)
- **EEPROM** (Electrically EPROM), cancellabili elettricamente (bit: carica elettrica)

Tipi di memorie permanenti

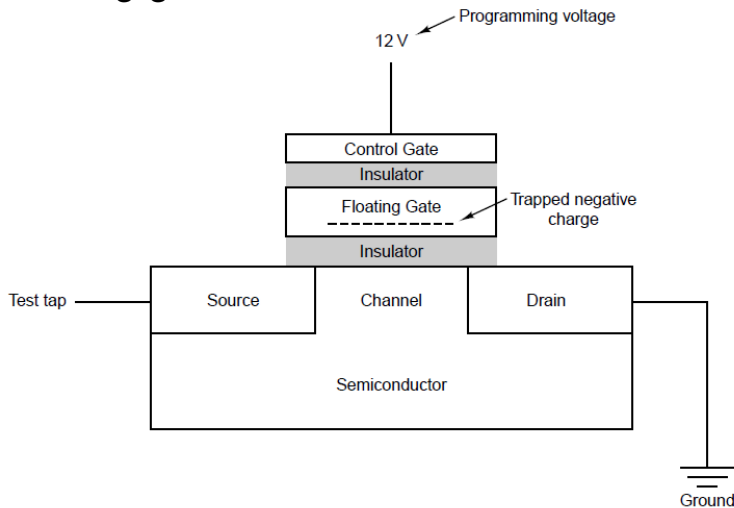
- **ROM** (Read Only Memory), scritte nel momento in cui sono prodotte
- **PROM** (Programmable ROM), scrivibili un'unica volta (bit: fusibile non ripristinabile)
- **EPROM** (Erasable PROM), cancellabili mediante esposizione a raggi ultravioletti (bit: carica elettrica)
- **EEPROM** (Electrically EPROM), cancellabili elettricamente (bit: carica elettrica)
- **Flash**: particolari EEPROM cancellabili a banchi (SSD: dischi a stato solido).

Memorie EPROM



Memorie EEPROM, Flash

Floating-gate MOSFET



Classificazione delle memorie

Type	Category	Erasure	Byte alterable	Volatile	Typical use
SRAM	Read/write	Electrical	Yes	Yes	Level 2 cache
DRAM	Read/write	Electrical	Yes	Yes	Main memory (old)
SDRAM	Read/write	Electrical	Yes	Yes	Main memory (new)
ROM	Read-only	Not possible	No	No	Large-volume appliances
PROM	Read-only	Not possible	No	No	Small-volume equipment
EPROM	Read-mostly	UV light	No	No	Device prototyping
EEPROM	Read-mostly	Electrical	Yes	No	Device prototyping
Flash	Read/write	Electrical	No	No	Film for digital camera